

## LED-Beleuchtung Leiterplattenentwicklung- Projektarbeit

**Zielgruppe:** TMT22

Ziel: Projektvorstellung Leiterplattenentwicklung

Simon Follmann (1134578), Johannes Ströbel (9589176)

4. Dezember 2023

## **Gliederung**



1	Projektidee	Follmann / Ströbel		
2	Anforderungsprofil	Follmann		
3	Blockschaltbild	Ströbel		
4	Mikrocontroller & USB-PD Spannungsversorgung	Ströbel		
5	LED-Treiber	Follmann		
6	Platinenlayout	Ströbel		
7	Ausblick und Verbesserungsvorschläge	Follmann		

## **Projektidee**









[1: Philips Hue, 2: Lumecube Inc., 3. Thomann GmbH]

ZEISS 4. Dezember 2023

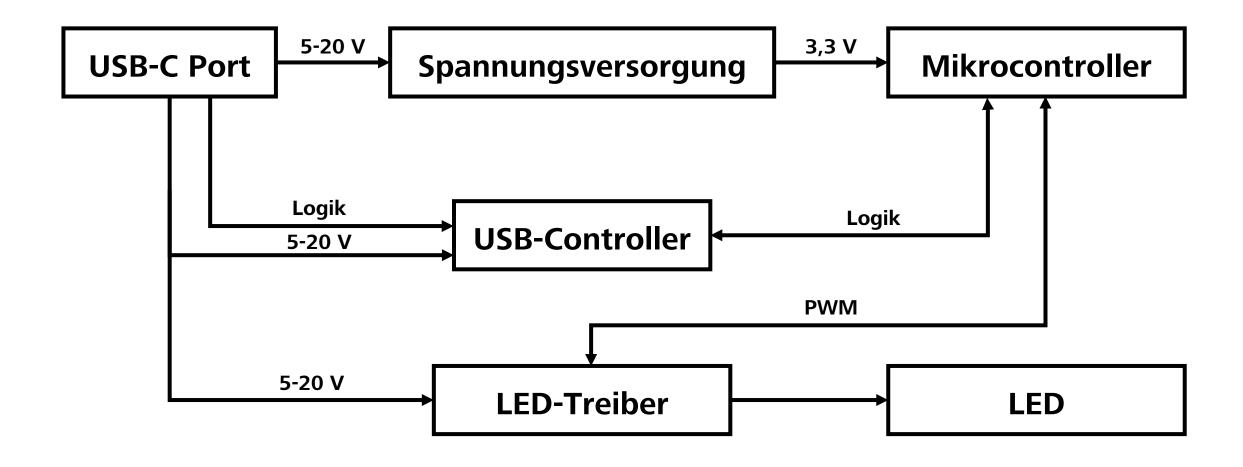
## Anforderungen



Komponente	Anforderung	Beschreibung	Тур
LED	Farbspektrum	RGBW	BA
LED	Helligkeit	$\Phi_{LED} > 500lm$	LE
LED	Gesamtleistung	$P_{LED} > 20W$	BA
Kühlung	Passive Luftkühlung	Ausreichende Kühlung der LED	BA
LED-Treiber	PWM- Steuerungsfrequenz	>100Hz	LE
Spannungsversorgung	USB-Power Delivery	40 W Power Delivery	BA
Spannungsversorgung	Batteriebetrieb	> 6 h	LE
Prozessor	Konnektivität	WLAN	BA
Prozessor	DMX Bus	DMX Bus (RS485 / ARTNET Netzwerk)	LE
Prozessor	Konnektivität	WS2812b LED-Streifen	BE

#### **Blockschaltbild**





#### Mikrocontroller

#### Software



#### W-LED

- PWM & Pixelansteuerung
- WLAN Anbindung
- Opensource Software-Projekt
- Browserbasiertes User Interface
- ESP32 kompatibel

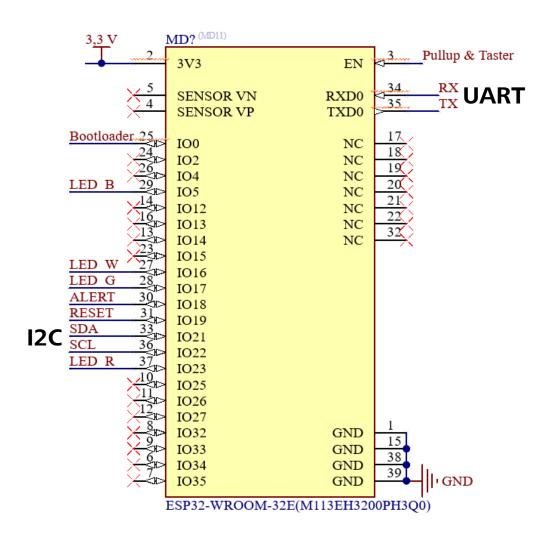


#### Mikrocontroller

#### Hardware ESP32



- 4 PWM-Pins für LED-Steuerung
- 3,3 V basierter Mikrocontroller
- UART-Schnittstelle für Programmierung
- Reset und Bootloader Taster
- I2C-Schnittstelle zu USB-Controller
- 2 Input Pins für Fehlermeldung von USB-Controller



### **USB-Power Delivery Standard**

Provider-Consumer Beziehung (Source-Sink)



- Kommunikation zwischen Quelle und Senke
- Verhandlung des Power-Contracts

**Provider** Consumer **Device Policy Device Policy** Manager Manager **Policy Engine Policy Engine Protocol Protocol Physical Layer Physical Layer** CC

Figure 2-3 "USB Power Delivery Communications Stack"

[usb.org: USB-PD Specification Rev 3.1 2023-10]

## **USB-Power Delivery Standard**





# Leistungsbereitstellung abhängig von Netzteil

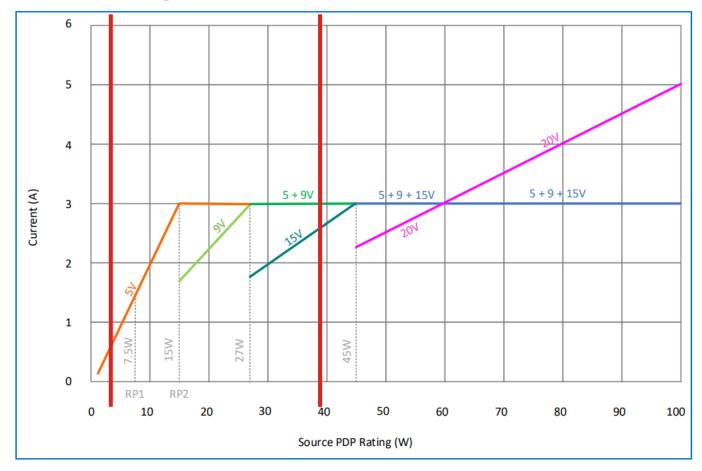
$$P_{\text{standby}} = 3.1 \text{ W}$$

$$P_{\text{max}} = 37.1 \text{ W}$$

$$\rightarrow$$
 20 V 2 A ( $P_{max}$ )

$$I_{\text{max}} = 3A$$

Figure 10-1 "SPR Source Power Rule Illustration for Fixed PDOs"



[usb.org: USB-PD Specification Rev 3.1 2023-10]

## **USB-Power Delivery Standard**

## Änderung Versorgungsspannung U<sub>bus</sub>



5V vSafe → PDO → neue U<sub>bus</sub> Power Data Object (PDO) ≈ Leistungsprofil

Upper bound of valid Source range vSrcValid(max) vSrcNew(max) vSrcNew(typ) vSrcNew(min) Lower bound of valid Source range vSrcSlewPos Starting voltage vSrcValid(min) beyond min/max limits of starting voltage tSrcSettle tSrcReady

Figure 7-2 "Transition Envelope for Positive Voltage Transitions"

[usb.org: USB-PD Specification Rev 3.1 2023-10]



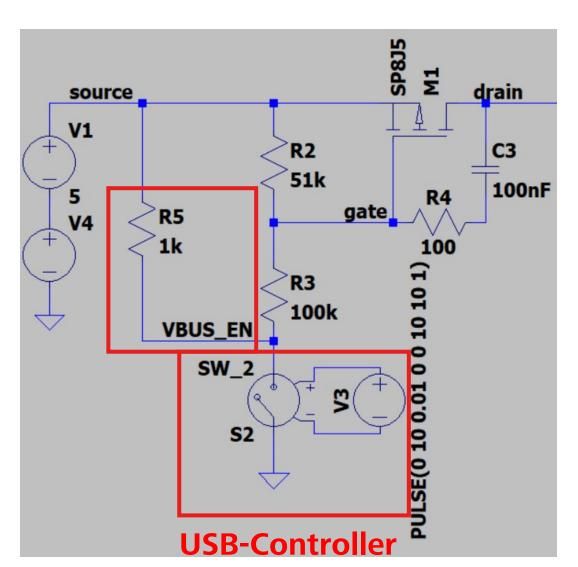
P-MOS Eingangsschaltung

Vergleichbarer P-MOS:

 $30 \text{ m}\Omega \text{ R}_{DS,on}$ 

 $5 V \rightarrow 20 V$ 

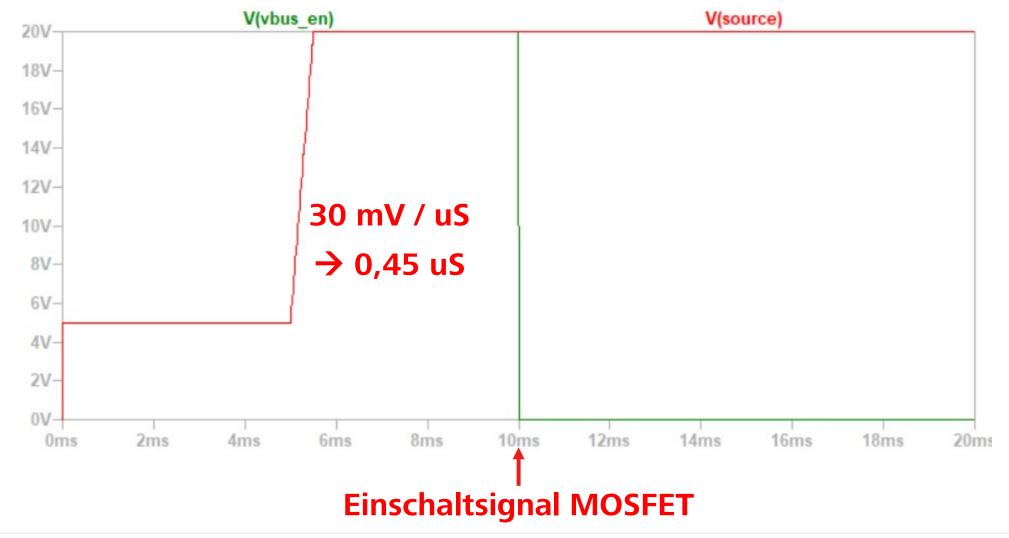
Einschaltsignal t = 10 ms



Last

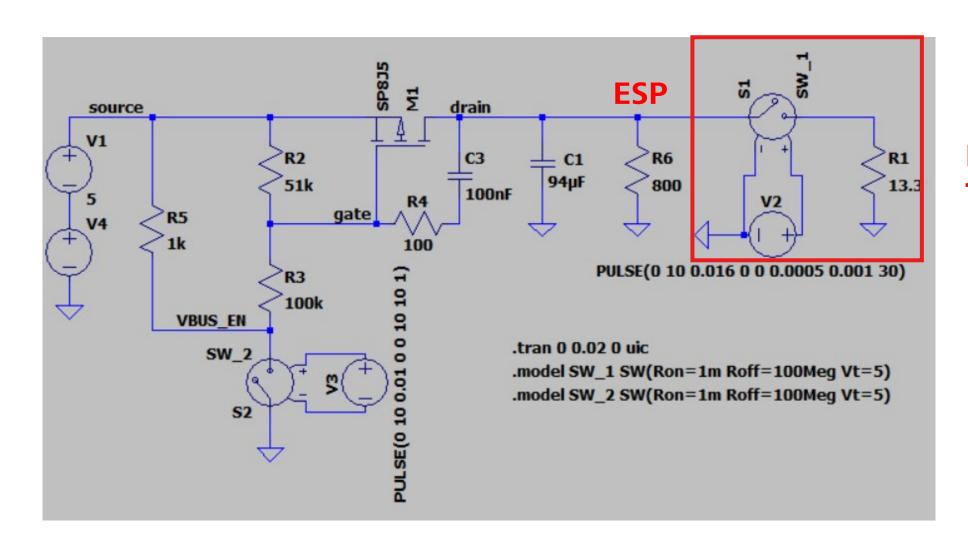


Spannungsquelle und Einschaltsignal



## ZEISS

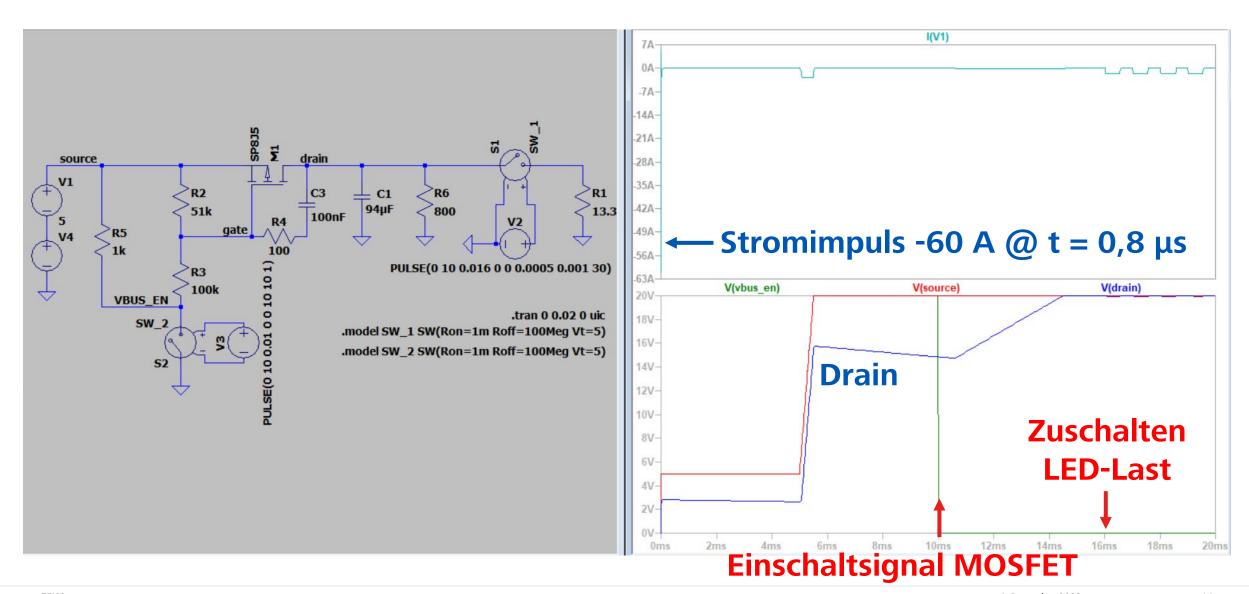
Gesamtschaltung



LED + Treiber

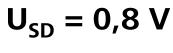


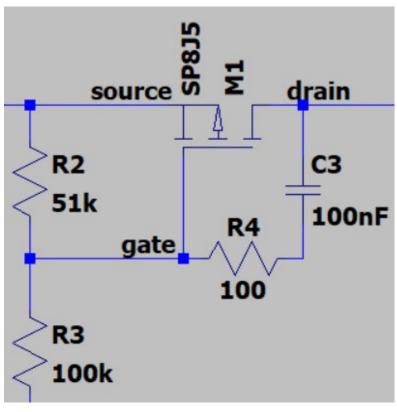
**Transient-Simulation** 



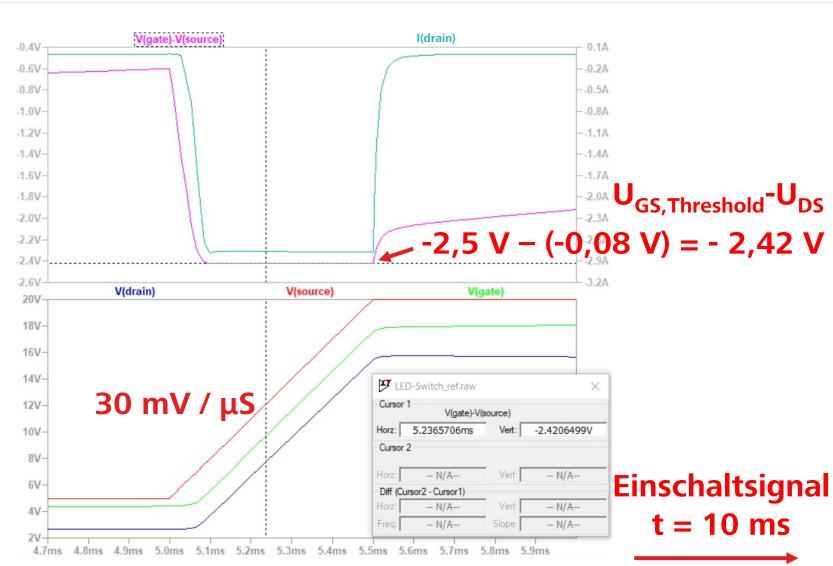


Transient-Simulation Spannungsanstieg U<sub>bus</sub>





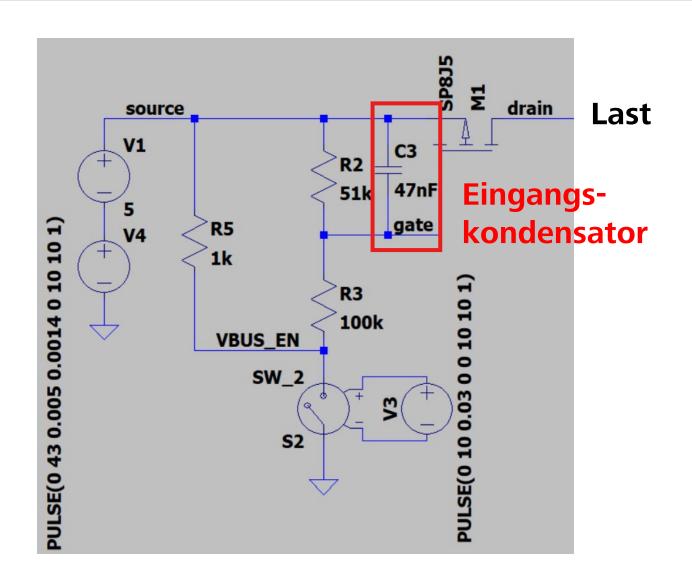
C3:  $\tau = 3.3 \text{ ms}$ 



P-MOS Eingangsschaltung



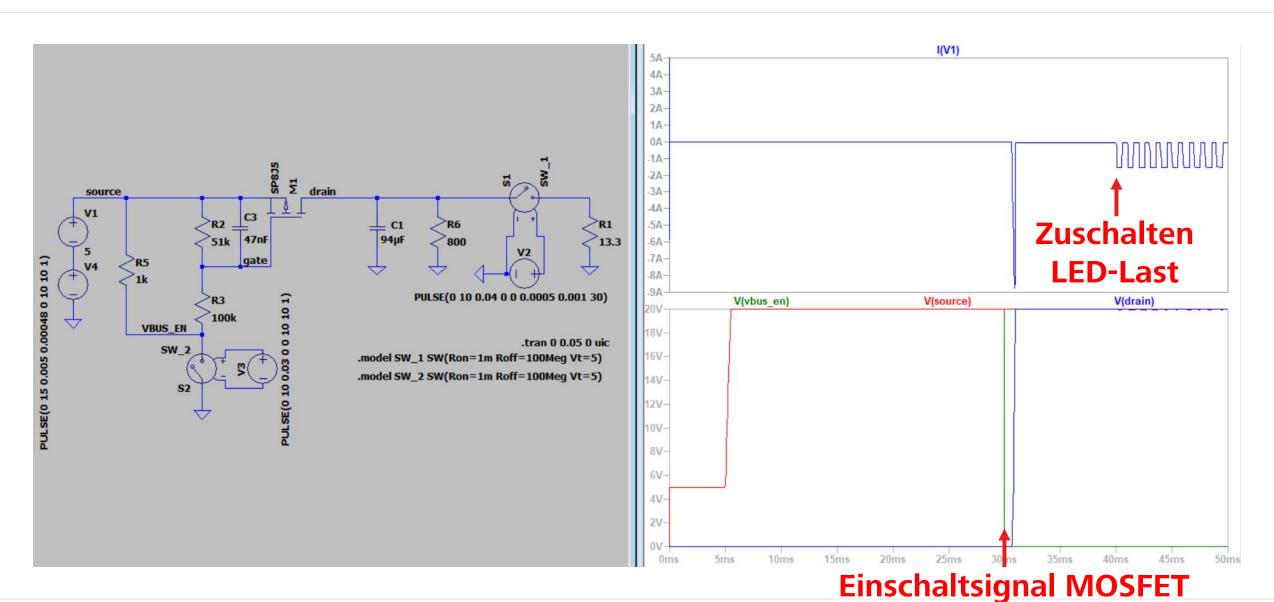
- Keine Spannungsänderung an C3 bei Spannungsanstieg source
- Verhindert schnellen Anstieg
  U<sub>GateSource</sub>
- MOSFET Gate-Kondensator  $C_{ISS} = 1.4 \text{ nF}$

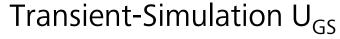


#### **Transient-Simulation**



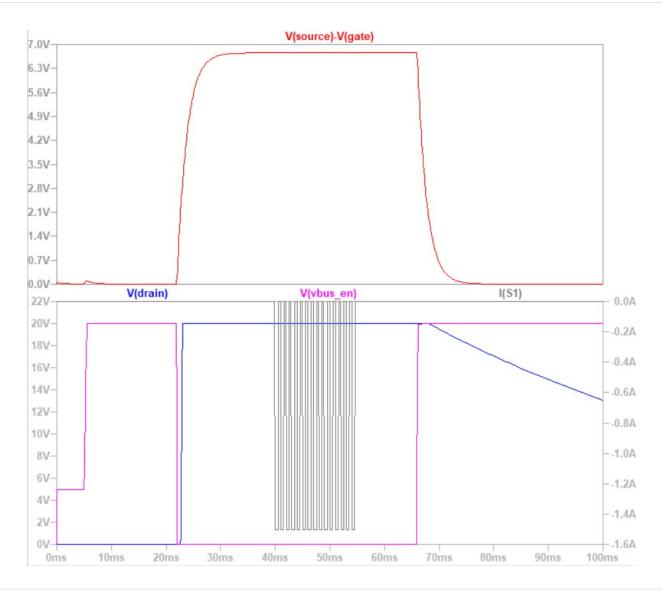
17





ZEISS

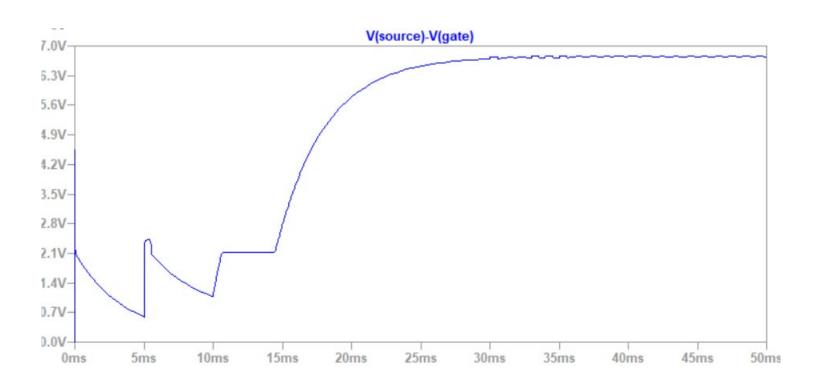
- Erkennbare Lade/-Entladekurve Kondensator
- Spannungsspitze <  $U_{gs, threshold}$  bei  $U_{gs}$  bei t=5 ms wegen Spannungsanstieg,





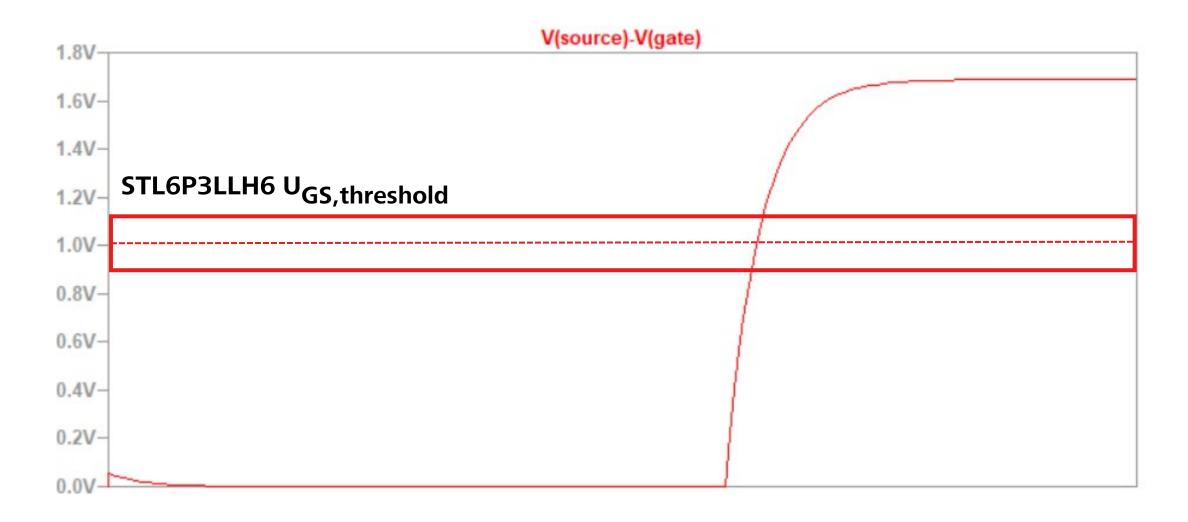
Transient-Simulation U<sub>GS</sub>

Unerwünschtes Verhalten





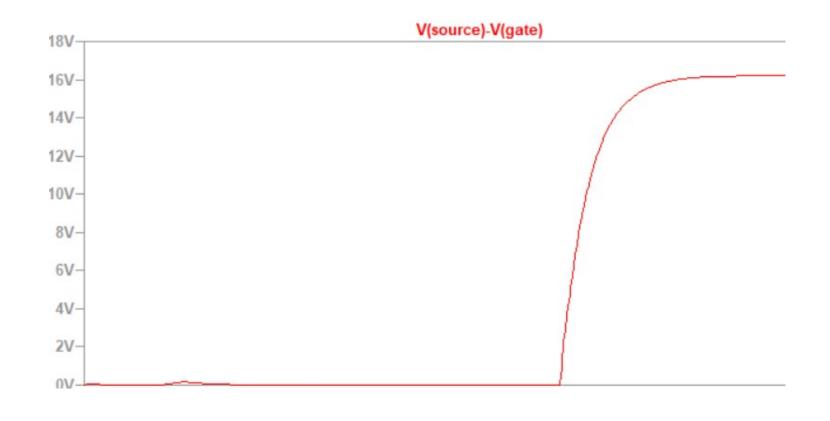
5 V U<sub>Bus</sub> – Reaktion Gate-Source Spannung





48 V Bus – Reaktion Gate-Source Spannung

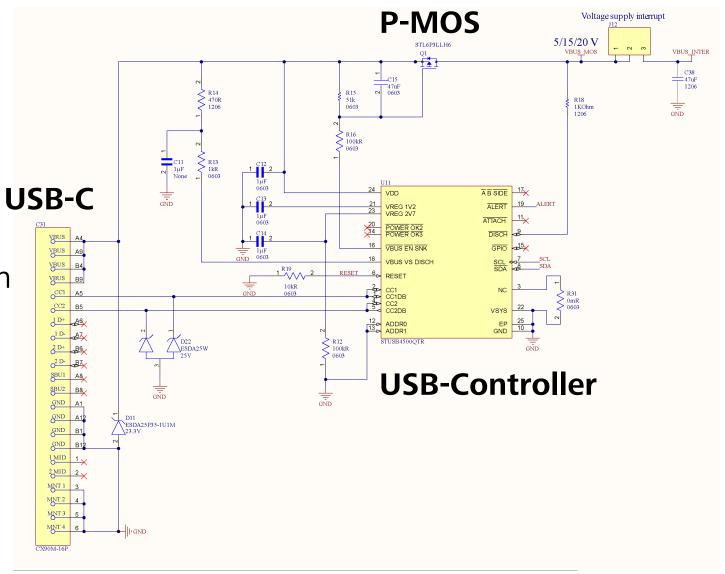
- Extender Power Range (bis 48 V / 240 W)
- $U_{GS} = \pm 20 \text{ V}$
- ESD-Schutzdiode ab 22 V



## **USB-PD Schaltplan**

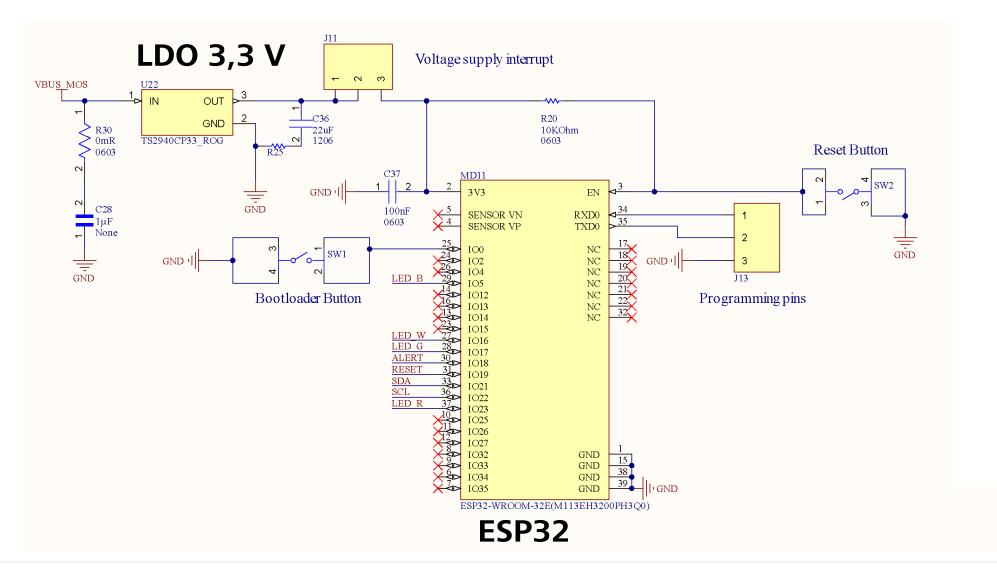


- ESD-Schutzdioden
- Stabilisationskondensatoren
- Entladewiderstand
- Spannungsmessung



## **Mikrocontroller Schaltplan**



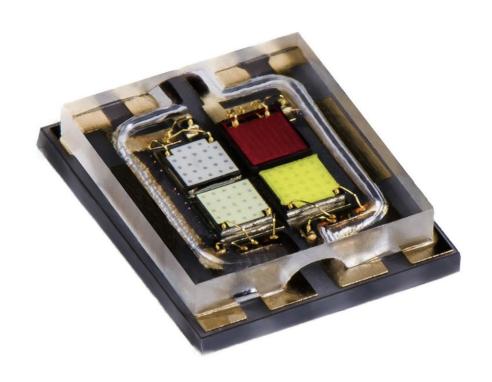






#### Hauptkriterien

- Leistung
- Farbvielfalt
- Maximaler Strom  $I_{max} = 2A$  als wichtiger Faktor
- Steuerfrequenz: 1 kHz



#### Auswahl des LED-Treibers



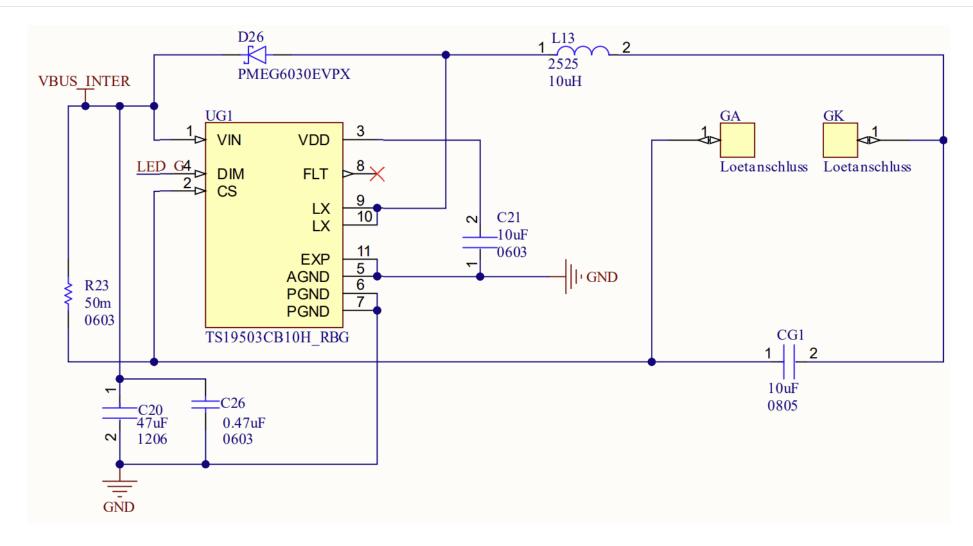
#### Hauptkriterien

- Maximalstrom von I<sub>max</sub> = 2 A
- Je vier ICs steuern eine Farbe an
- Berücksichtigung von Eingangsspannungsschwankungen durch USB-P (4.5 V – 75 V)
- Hohes Dimmungsverhältnis möglich



## Schaltplan







Berechnung des Stromflusses



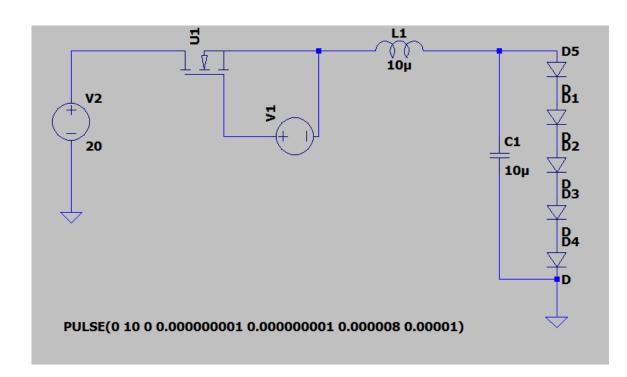
## System Calculation Form - TS19503CB10H

ver.: B2203

					VCI DZZO3				
	Parameter	Symbol	Non-Dimming	Unit	Remark				
Condition	Supply Voltage	V <sub>IN</sub>	20	V					
	Output Voltage	V <sub>OUT</sub>	3.9	V					
	LED Current	I <sub>out</sub>	2	Α					
u C	Inductor	L	10	μΗ					
Design	Ambient Temperature	T <sub>C</sub>	25	°C					
De	Thermal Resistence	$R_{\Theta JC}$	31	°C/W	Parameter Fixed.				
B	Duty Cycle	D	21.50	%					
Setting	T <sub>ON</sub>	T <sub>ON</sub>	1.946	μs					
	$T_{OFF}$	T <sub>OFF</sub>	7.65	μs					
System	Operating Frequency	F	102.6	kHz					
	IC Total Power Dissipation	Р	0.83	W	PASS				
	Junction Temperature	T <sub>J</sub>	50.73	°C					



## Einstellung des Stromflusses – Switch Mode Power Supply

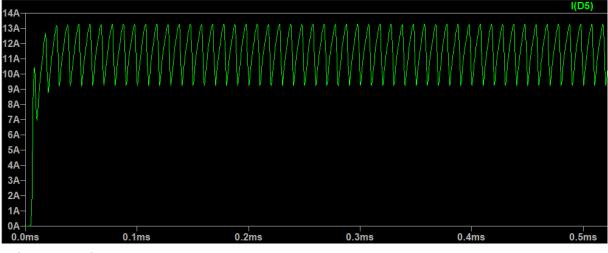


- mehr Strom  $\rightarrow$  längeres  $T_{on}$
- Widerstand reguliert das Verhältnis von T<sub>on</sub>-T<sub>off</sub>

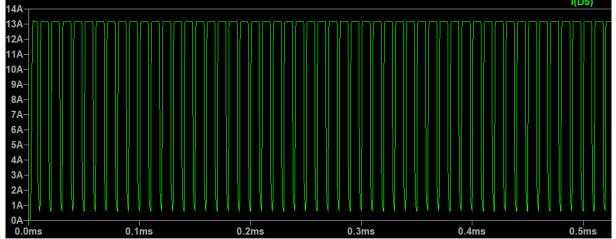
https://www.taiwansemi.com/assets/uploads/datasheet/TS19503CB10H\_A2103.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=kZiKqxN\_GJ8

#### Mit Spule:



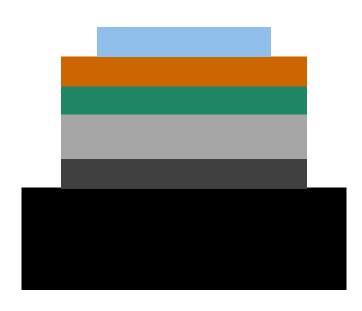
#### Ohne Spule:

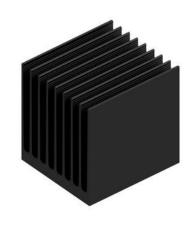


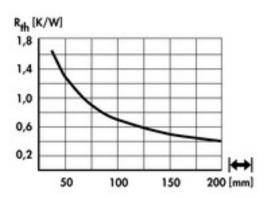
## Kühlung



- 1. Verlustleistung pro LED
- 2. Thermische Leistung
- 3. Gesamte thermische Verlustleistung
- 4. Maximaler thermischer Widerstand
- 5. Thermischer Widerstand der PCB
- 6. Gesamtwiderstand



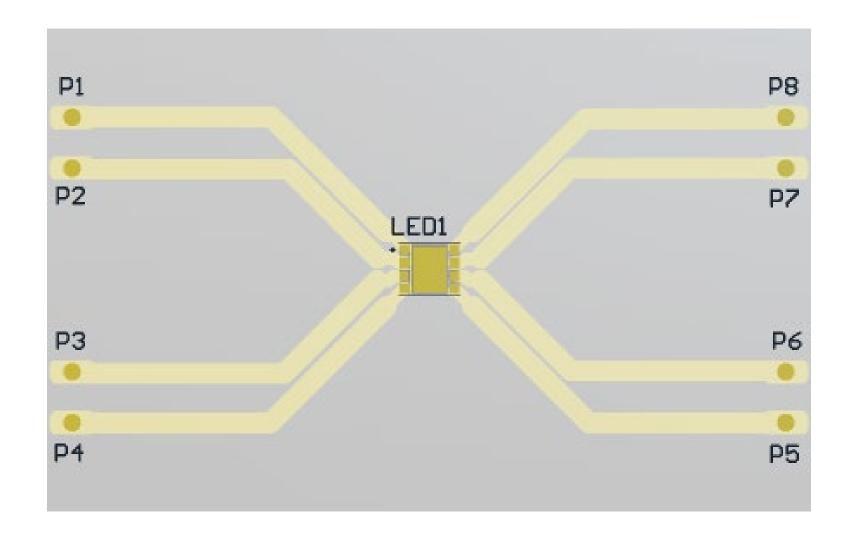




(Schichten v.u. n. o.: Kühlkörper, Wärmeleitpaste, Alukern (PCB), elektrische Isolation (PCB), Kupfer (PCB), Junction-Case LED)

## **Layout** LED-PCB

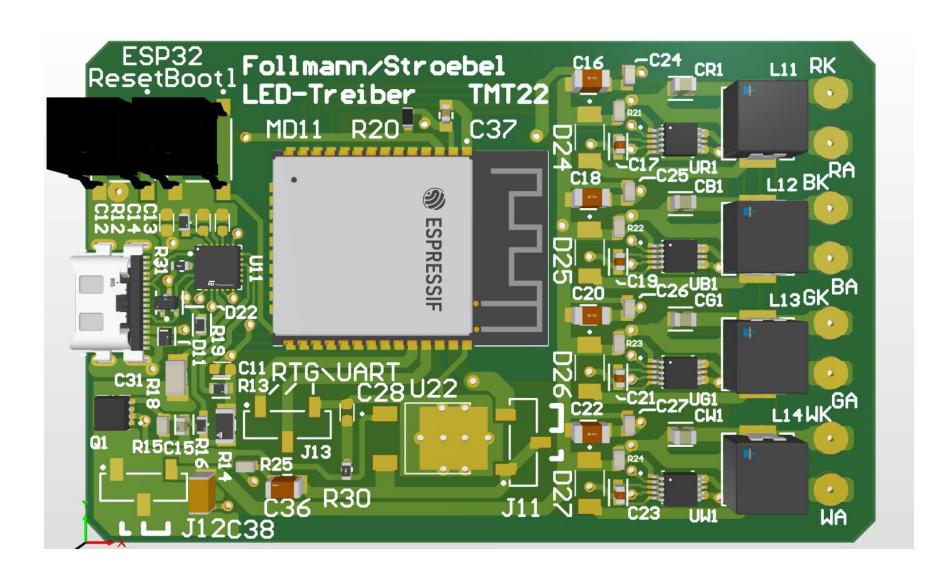




## Layout

#### 3D-Ansicht Oberseite



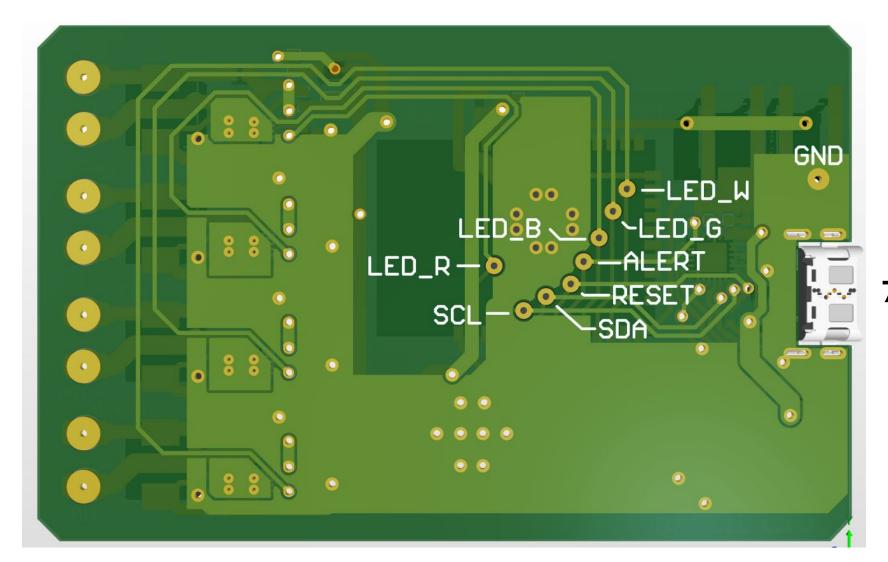


Bauteilkosten ≈ 50 \$

## Layout

#### 3D-Ansicht Unterseite

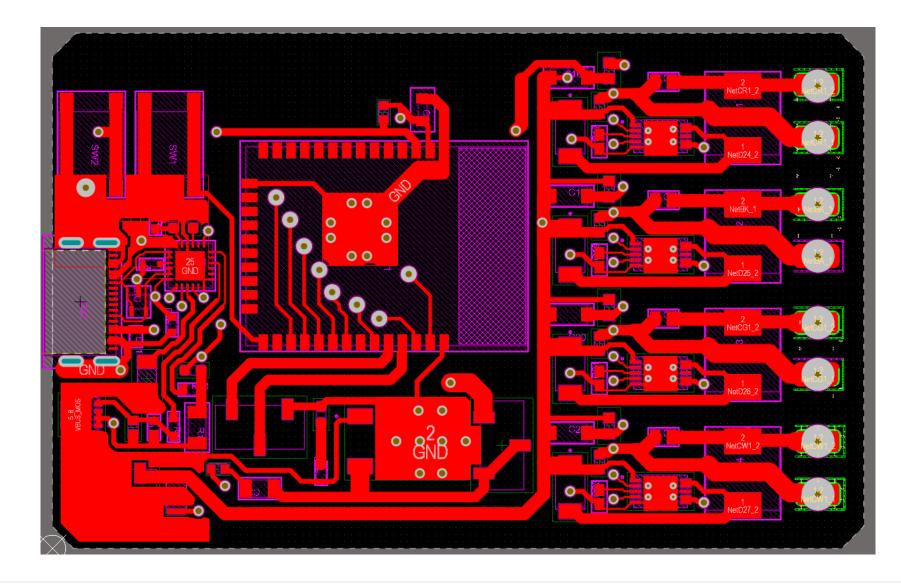




74 \* 47 mm<sup>2</sup>

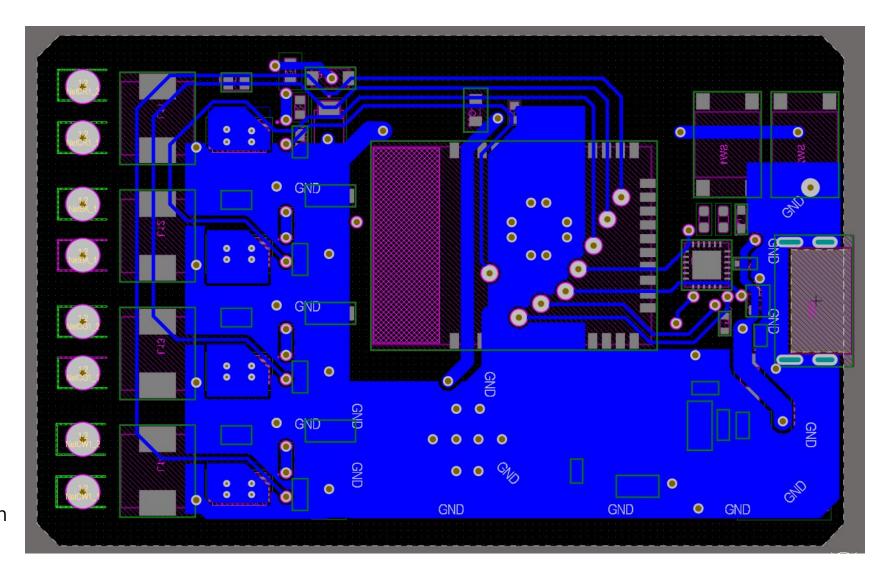
## **Layout** Oberseite





## **Layout**Unterseite





(links: Trennung P-GND und A-GND von LED-Treibermodul

## ZEISS

## Einführung einer Schnittstelle für Displayanschluss

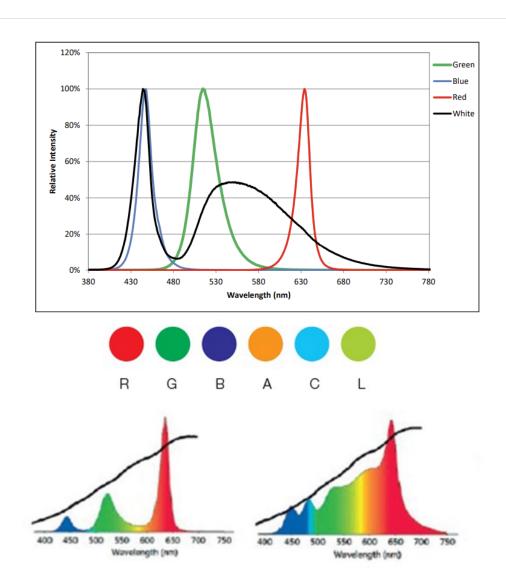
- Anzeige von Systemparamtern
- Vereinfachte Bedienung und Anpassung
- Zusätzlich weitere Status-LEDs



## Erweiterung des Farbspektrums



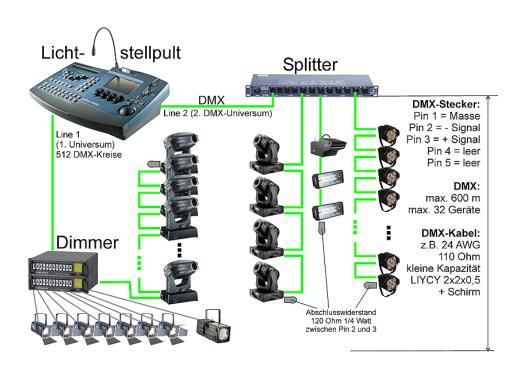
- Neue Spektren: UV, Amber etc.
- Neue Einsatzgebiete des Treibers
- Verbesserte Farbwiedergabe und Farbbandbreite
- Allgemeine Steigerung der Funktionalität des Systems



https://www.mouser.de/datasheet/2/245/Luminus\_SBM\_40\_SC\_Datasheet-1499187.pdf https://www.visiontwo.de/marken/claypaky/led-moving-lights/k-eye-k20-hcr/



- Integration einer DMX-Bus-Schnittstelle
- Professionelle und flexible Steuerung des LED-Treibers
- Vernetzung mehrerer Treiber zu einem koordinierten LED-System
- Adressierbarkeit von LEDs
- Einsatz in umfangreichen Bühnensystemen



https://www.production-partner.de/basics/dmx-%E2%88%92-grundlage-der-lichtsteuerung/

## ZEISS

Verbesserung der Kühlung

- Effizientere Kühlkörper für Treiber und LED-Board
- Verlängerte Lebensdauer der Komponenten durch optimale Wärmeabfuhr
- Verbesserung auf Basis von Temperaturmessungen
  - Gezielte Kühlung kritischer Komponenten
- Zentraler Kühlkörper zur Kühlung des Treiber- und LED-Boards



Integration einer neueren ESP-Version

- Verbesserte Effizienz eines zentralen Systembauteils
- Unterstützung komplexerer Steuerungslogik
- Verbesserte Verarbeitungsleistung
- Erweiterung von verwendbaren Schnittstellen



Seeing beyond